

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2025年12月3日 龙迅股份2025年第三季度业绩说明会）

编号：LT2025-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与龙迅股份2025年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年12月3日 9:00-10:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：FENG CHEN 先生 独立董事：解光军先生 独立董事：陈来先生 董事会秘书：赵彧女士 财务负责人：韦永祥先生
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题及回复 一、预征集问答 无。 二、互动交流 1、公司汽车电子、超高清显示等新产品的市场推广进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司的桥接芯片在智能驾驶和智慧座舱持续保持市场优势，公司共有13颗桥接类的芯片通过了AEC-Q100测试认证，其中7颗产品通过Grade 2认证。2025年，叠加在汽车电子和端侧AI领域的技术优势和客户积累，扩展了车载端侧AI的应用场景；智慧

	<p>座舱方面，从适配单一座舱平台进一步扩展到多平台适配，覆盖的车型和客户持续增加。针对汽车市场对于视频长距离传输和超高清视频显示需求开发的车载 SerDes 芯片组中，已有 4 颗通过了 AEC-Q100 测试认证，有望在今年年底完成全系列芯片组的 AEC-Q100 认证，SerDes 芯片组市场推广已全面展开，目前在 eBike 等新业务领域已实现量产，汽车厂商的验证测试工作也在积极推进中。公司持续升级 HDMI2.1、DP2.1、MIPI 等协议的超高清显示产品线，适配 AI 技术普及对末端算力的爆发需求，积极推进 AR/VR 市场的推广。若有重大事项，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，请留意公司公告。感谢您的关注！</p> <p>2、公司对未来几个季度的业绩增长有何预期？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司管理层对行业发展前景及自身核心竞争力充满信心，未来将持续深耕主业、提升经营质效，积极推进智能视频终端、汽车电子、AR/VR 等领域的产业化成果，以稳健的业绩回报广大投资者的信任与支持。相关经营数据敬请您关注公司后续披露的定期报告和临时公告。若有重大事项，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，请留意公司公告，感谢您的关注！</p> <p>3、第三季度毛利率环比上升 2.55 个百分点至 57.78%，盈利能力提升的原因是什么？能否持续？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司持续升级和优化产品线，产品性能进一步升级，市场竞争力持续增强。报告期内，产品结构优化等因素推动了毛利率提升，未来公司将继续加大研发投入，以创新驱动发展，努力提升盈利能力。感谢您的关注！</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 3 日